

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22158809
ID verze:	23769053
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.03.2023 08:10:02
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	dominik.brezina@tsk-praha.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	00064581
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 17000 Praha 7 - Holešovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	12-Oddělení obchodní
Plátce / příjemce:	Příjemce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Výkop pro pokládku kabelů - Vybudování inženýrských sítí + obnova povrchu - ul. Radlická
Datum uzavření:	09.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2/23/1255/016
Podepisující osoba:	Radek Petrásek
Hodnota bez DPH:	420 555,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Next development s.r.o.
IČO:	24180173
Datová schránka:	u7k7c9p
Adresa:	Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1 - Nové Město
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

TSKRP008923Z.pdf

5.31 MB, 16.03.2023 08:10:28

2c581e98f26f62842240b62ba775941679d7f35f2f6cceae12cbc393949bb1d4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23769053>